



TLV341IDCKR

Număr parc	TLV341IDCKR	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	N/A	Starea stocului	158526 pcs stock
Descriere produs	IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

158526 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

3000 pcs	6000 pcs	15000 pcs
\$0.32	\$0.304	\$0.296

Obțineți o ofertă

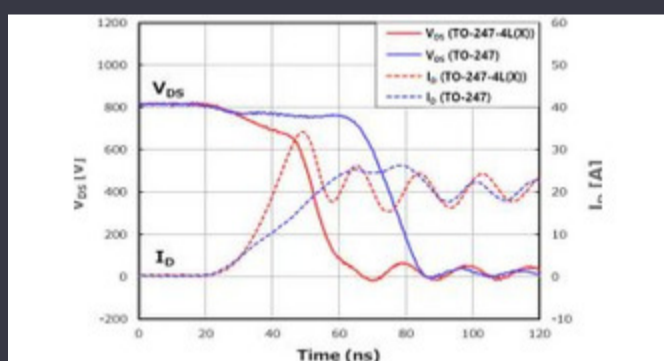
Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de TLV341IDCKR

Tensiune - Interval de alimentare (min)	1.5 V	Tensiune - Spațiu de alimentare (Max)	5.5 V
Tensiune - intrare offset	300 μ V	Pachetul dispozitivului furnizor	SC-70-6
Rata de coborâre	1V/ μ s	Serie	-
Pachet / Caz	6-TSSOP, SC-88, SOT-363	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tipul de ieșire	Rail-to-Rail	Temperatura de Operare	-40°C ~ 125°C
Numărul de circuite	1	Tipul de montare	Surface Mount
Găsiți produs de lățime de bandă	2.3 MHz	Curent - Ofertă	75 μ A
Curent - ieșire / canal	115 mA	Current - Bias de intrare	1 pA
Numărul produsului de bază	TLV341	Tipul amplificatorului	General Purpose

Vești înrudite



Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile
2023/08/31

Comutatorul de încărcare 5V include blocarea inversă și limitarea curentului
2023/08/17

Cum materie a devenit realitate
2023/07/19

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron
2023/07/21

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare
2023/08/21

Punct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile
2023/08/29

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpurii cu senzori IoT folosind Lorawan
2023/07/14

Lumea încorporată: Wi-Fi 6, Bluetooth și IEEE 802.15.4 LR-WPAN într-un singur modul
2023/03/16

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere
2023/03/15

Audio și locul său în evoluția Bluetooth
2023/07/19

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full
2023/03/17

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat
2023/04/5